| 评价机构 | 广东汇成检测技术股份有限公司 | 资质证号 | APJ- (粤) -015 |
|------|---|------|---------------|
| 项目名称 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司基于半导体工艺的高基频小尺寸石英晶片产业 化项目安全验收评价报告 | | |
| 委托单位 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | | |
| 项目类别 | 安全验收评价报告 | | |

项目简介:

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"惠伦公司"或"该公司")成立于2002年06月25日,统一社会信用代码:91441900739896300X,住所:广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号,注册资本:人民币贰亿柒仟玖佰万零肆仟贰佰伍拾壹元,类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市),法人代表:赵积清。经营范围:设计、生产和销售新型电子元器件(频率控制和选择元器件)。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

为了公司发展需要该公司在现有厂房 A 一楼东南角建设基于半导体工艺的高基频小尺寸石英晶片产业化项目(以下简称"该项目"),该项目于 2019 年 5 月 18 日在东莞市经济和信息化局进行了备案,备案编号为: 191900406120027。

该项目总投资 12511.61 万元,位于厂房 A 一楼东南角。厂房 A 占地面积 4482.35m²,建筑面积 14027m²,建筑高度 19m,共 4 层,为钢筋砼结构,耐火等级为二级,火灾危险性为丙类。本次改造使用建筑面积 560m²。

| 项目组长 | 赵文朋 | |
|---------|--------------------------------|--|
| 项目组成人员 | 游海、韩效栋 | |
| 报告审核人 | 谢雄英 | |
| 过程控制负责人 | 潘杰 | |
| 技术负责人 | 刘海军 | |
| 现场调査情况 | 查勘了该项目的周边环境,调查了相关的安全设施及安全管理情况。 | |

评价结论:

综上所述:广东惠伦晶体科技股份有限公司基于半导体工艺的高基频小尺寸石英晶片产业 化项目在有效落实本报告提出的安全对策措施和建议的基础上,并对存在的问题进行整改落实 后,具备安全设施竣工验收条件。

现场照片:

